METHOD AND DEVICE FOR GROWING GROUP III NITRIDE CRYSTAL, THE GROUP III NITRIDE CRYSTAL AND SEMICONDUCTOR ELEMENT

Publication number: JP2002088897 2002-03-08 Publication date: MIKI TAKESHI Towerstor

RICOH KK Applicants

Classification: - International:

C30B29/38; C30B9/02; H01L21/208; H01S5/323; H01S5/343; C30B29/10; C30B9/00; H01L21/02; H01S5/00; (IPC1-7): C30B29/38; C30B9/02; H01L21/208; H01S5/343

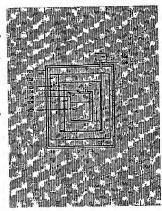
- Europeans

Application number: JP20000268394 20000831 Priority number(*): JP20000268394 20000831

Report a data error her-

Abstract of JP2002068897

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of growing a group III nitride crystal, by which the high quality, large size group III nitride single crystal can be obtained with a good reproducibility and to provide a device for producing the crystal, the group III nitride crystal and a semiconductor element. SOLUTION: The vapor pressure of Na in a reaction vessel 106 increases with temperature rise during heating and pressurizing, thereby, the molar ratio of Na in a molten mixture 107 is lowered by the evaporated amount of Na, With the elapse of time, though the molar ratio of Na In the molten mixture 107 is gradually reduced by scattering of Na through a gap between the reaction vessel 108 and a cover 105 or through a perforated hole 104 provided in the cover 105 to the outside of the reaction vessel 108, a required molar ratio of Na Is secured until a nucleus of the crystal is generated if the amount of Na is sufficiently filled. The molar ratio of Na is reduced by scattering of Na to the outside of the reaction vessel 106 for the time after the generation of the nucleus of the crystal. Thereby, the generation of a competing crystal nucleus can be suppressed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Partial Translation of JP 2002-68897

Publication Date: March 8, 2002

Application No.: 2000-268394

Filing Date: August 31, 2000

Applicant: RICOH KK

Inventor: Takeshi MIKI

[0043]

Moreover, Fig. 2 is a view illustrating a configuration example of a device for growing crystal in which, using a seed crystal (seed crystal of a group III nitride), a group III nitride crystal is grown. In addition, in Fig. 2, same parts as in Fig. 1 are denoted by the same reference numerals as those of Fig. 1. In the configuration example in Fig. 2, in order to grow a crystal using a seed crystal (seed crystal of the group III nitride) a seed crystal 211 supported by a support bar 210 so that the tip thereof is brought into contact with a mixed melt 107, is provided in a reaction vessel 106.

[0044]

In addition, even when the seed crystal is used, the controlling method of the molar ratio of Na in the mixed melt 107 is the same as that when the seed crystal is not used (a case of natural nucleation).

[0045]

Next, the control of the molar ratio of Na in the mixed melt during the crystal growth will be described. During heating and pressurizing, the vapor pressure of Na in the reaction vessel 106 increases with the temperature rise, and the molar ratio of Na in the mixed melt 107 is lowered by the evaporated

amount of Na. This requires that the molar ratio of Na when it is charged in the reaction vessel 106 is determined in advance by considering the evaporated amount of Na.

[0046]

With the elapse of time, the molar ratio of Na in the mixed melt 107 is reduced gradually by scattering of Na through a gap between the reaction vessel 106 and a cover 105 or through a perforated hole 104 provided in the cover 105 to the outside of the reaction vessel 106, however, if the charged amount of Na is sufficient, a required molar ratio of Na is secured until a nucleous of the crystal is generated. In addition, when a crystal is grown using a seed crystal, without generating a crystal nucleous, crystal growth originating the seed crystal is started more smoothly than a case where the seed crystal is not used.

[0047]

Even after the generation of the nucleous of the crystal, the molar ratio of Na is reduced by scattering of Na to the outside of the reaction vessel 106.

Thereby, the generation of a competing crystal nucleous can be suppressed.

[0048]

As mentioned above, in any one of methods of growing a crystal when a seed crystal is used and when the seed crystal is not used, a high quality, large size group III nitride single crystal can be obtained with a good reproducibility.

In addition, in order to control the molar ratio of Na, at least one Na reservoir can also be provided in the reaction vessel 106. By providing at least one Na reservoir, the time constant of Na scattering to the outside of the

[0055]

In addition, the method of controlling the molar ratio of Na in the mixed melt of group III metal and metal Na or a compound containing Na, by providing a Na reservoir, can also be applied even when the group III nitride is grown using a seed crystal. In other word, by setting the molar ratio of Na during nucleation to a molar ratio most suitable for seeding to the seed crystal, it can be applied to the method using a seed crystal.

[0800]

Moreover, since the invention according to claim 8 is a group III nitride crystal grown by the method of growing a group III nitride crystal according to any one of claims 1 to 5, a high quality and large size group III nitride single crystal can be provided. In other words, since the group III nitride crystal grown by the method of growing a group III nitride crystal according to any one of claims 1 to 5, is a bulk single crystal grown in a mixed melt of group III metal, or a mixed melt of group III metal and Na, has a lower dislocation density as compared to that of a crystal obtained by a method of selective growth, and has no crystal defect generated by stress due to difference in thermal expansion coefficient between itself and an epitaxial film, or the like, the group III nitride crystal is a high quality crystal whose dislocation density is essentially low. Further, when the group III nitride crystal is grown by the method of growing a group III nitride crystal according to any one of claims 1 to 5, by mixing a dopant in the mixed melt, electrical conductivity of the crystal can be controlled,

and further, when a seed crystal is used, crystal orientation can also be controlled.

[0081]

Moreover, the invention according to claim 9 is a semiconductor element using the group III nitride crystal according to claim 8 as a substrate, and the semiconductor element has the following advantages. In other words, since the group III nitride crystal according to claim 8 is a substrate whose crystal defect density is low, long life-span of the element can be achieved. Moreover, since, by mixing a dopant in the mixed melt, the electrical conductivity of the crystal can be controlled, and when the crystal used as a substrate for an optical semiconductor, a laser structure where an electrode is formed on the rear surface of the crystal, can be achieved, and face down mounting can also be achieved, heat dissipation performance of the laser element is improved and at the same time cost reduction thereof can also be achieved. Moreover, since the substrate itself has cleavability, and the crystal orientation thereof coincides with that of an epitaxial layer in which the element is formed, the edge face of this semiconductor element can be formed easily by means of cleavage. In addition to this, a high reliability and durable semiconductor element can also be provided.

テマコート"(参考)

5F053

D 4G077

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL7

C30B 29/98

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開卷号 特開2002-68897

(P2002-68897A) (43)公期日 平成14年3月8日(2002.3.8)

H01L 21/208 H015 5/343	·	H01L 21		D 5F073		
		審查請求	未請求	請求項の数9	OL	(全10頁)
(21)出願書号	特膜2000-268394(P2000-268394)	(71)出頭人	000006747 株式会社リコー			
(22)出顧日	平成12年8月31日(2000.8.31)	東京都大田区中屬达1丁目3番6号				
		(72) 発明者	東京都大田区中周込1丁目3番6号 株式			
		and then t	会社リ:			
		(74)代理人		植木 赤沿		

FΙ

C30B 29/38

9/02

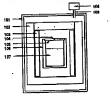
(54) [発明の名称] 1 I I 旅空化物結晶の結晶成長方法および結晶成長装置および I I I 旅空化物結晶および半導体 本子

(57)【要約】

【課題】 高品位かつ大型のIII族産化物単結晶を再現 性良く得ることの可能なIII族産化物結晶の結晶成長方 法および結晶成長装置およびIII族蛮化物結晶および半 導体業子を提供する。

體別配号

【解決手段】 加熱および加圧中は、程度の上昇と共に 反応容器106内のNaの無象圧は上昇し、複合酸液 07中のNaの本ル比は、Naが蒸発したの対け減少す る。時間の経過に従い、反応容器106と数105との 終間から、あるいは、重105に設けられた資流1、3 4からの反応発生106分のNaの散逸により、3 6 0 元項重が十分であれば、結晶核生成までNaのモル は必要水平しが確保される、結晶核生成までNaのモル 反応容器106外のの散逸によりNaのモルとは減少す る。これにより、数合する結晶核の生成を抑制すること ができる。



ドターム(参考) 45077 AMO2 BE15 COD4 COD5 EA08 ECO8 HA12 5F053 AA03 AA45 BB04 DD20 FF04 CCO1 HH04 LL02 LL03 RR03

> RR20 5F073 AA11 AA74 CA07 DA02

【特許請求の範囲】

「請來項1」 反応容認内で、金属N a あるいはN a を 含む化合物と111接重化的結晶を 化合物を用いて111接重化的結晶を結晶成長させる111接 第化物結晶の結晶成長方法において、111接金属と金属 N a またはN a を含む化合物の混合剤接中のN a のそか 起え、界型態。 塞無加圧過程および結晶を促棄すの 過程では高く維持し、結晶核生成の過程以後は、結晶核 生成の過程よりも低くするように例如することを特徴と する111接塞化物結晶の結晶反方法。

【錦水項2】 錦水項1配象のIII旅窓化物結晶の結晶 成長方法において、予め反応率場門に改置したIII旅窓 化物の機結晶を用いて、III旅窓化物結晶を結晶成長さ せることを特徴とするIII旅窓化物結晶の結晶成長方 注ることを特徴とするIII旅窓化物結晶の結晶成長方 法。

【請求項3】 請求項1生たは請求項2記載のII 換定 化物結局の結晶成長方法において、III 協企異と金属N あるいはNaを合比化合物の最合酸弾中のNaのモル 比を、Naの反応容器外への散逸の時定数により制御す ることを特徴とするIII 該理化物結局が結晶成長方法。 (請求項41 請求項3記載のIII 該理化物結局の結晶 成長方法において、反応容録外に少なくとも1つのNa リザーバーを設けて、III 該金属と金属NaあるいはN aを含む化合物の混合酸液中のNaのモル比を制御する ことを特徴とするIII 該強化物結局の結晶成長方法。

【請求項5】 請求項4記載のIII 該監化物結晶の結晶 成長方法において、反応容器所に複数のNaリザーパー を設け、複数のNaリザーパーにおいて、Naの反応容 差外への飲逸の時定数を興にして、III 該金属と金属N aあるいはNaを含む化合物の混合整接中のNaのそル 北を制御することを特徴とするIII 該空化物結晶の結晶 成長方法。

[請來項6] 反応容器内で、金属NaあるいはNaを合い化合物とIII接金属および窒素あるいは弦素を含む化合物を用いてIII接電化物結晶を結晶成長させるIII接 電化物結晶の結晶成長装度において、III接金属と金属NaあるいはNaを含む化合物の混合融液中のNaのモル比を網許するために、反応発着内に少なくとも1つのNaリザーバーが設けられていることを特徴とするIII 族電化物結晶の結晶成長装置。

【請求項7】 請求項6 記載のIII 談室化物結晶の結晶 成長装置において、反応容器内には、Naの反応容器外 への散逸の時定数をそれぞれ異にする複数のNaリザー バーが設けられていることを特徴とするIII 狭葉化物結 晶の結晶成長装置。

【請求項8】 請求項1乃至請求項5のいずれか一項に 記載のIII該塞化物結晶の結晶成長方法により成長させ たIII該察化物結晶。

【請求項9】 請求項8記載のIII族窒化物結晶が基板 として用いられることを特徴とする半準体装子。 【発明の詳細な説明】

【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、111族窒化物結晶 の結晶成長方法および結晶成長装置およびIII族変化物 結晶および半端体業子に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、紫~青一緑色光源として用いられている1 n G a A 1 N 深 (111 族意化的) デバイスは、 その希とがサライオのあいはまうに基底上にMO一CVD住、有機金属化学気相成長法) 等を用いて111 族遺化的半導体を構造成改 まるなると たいり作戦されている。しかしながら、サファイアや S i C を基板として用いた場合には、111 旅覧 化能との熟施受保険変や格子返免差が大きいことに起因する潜竜水管域を含くなったのたりデバイン特性が悪く、例えば発光デバイスの舞命を長くすることが問題であったり、動作電力が大きくなったりするという欠点がある。

100031 更に、サファイア基板の場合には、サファ イア基板が絶極性であるために、従来の発光デバイスの ように基板関からの電極取り出しが不可能であり、結晶 成長した盛化物半等体表面例からの電極取り出しが必要 となる。その結果、デバイス面積が大きくなり、高コス いにつながるという欠点がある。

【0004】また、サフィイア基板上に作製したIII族 変化物半導体デパイスは、劈削によるナップ分離が固 であり、レーデダイオード (LD) で必要とされる共長 場場面を劈開で得ることは容易ではない。このため、現 在は、ドライエッチッグによる未接路機両形成や、サフ イイア基板を100μm以下の厚さまで研鑽した後に野 閉に近い形での共転機両形成を行っている。この場合 にも、従来のLDのような共振級地面形成とチップ分離 を単一工程で容易に行うことができず、工程の複雑化、 コスト高につながるという欠点がある。

[0005]

【発明が解決しようとする観想】上記問題を解決するために、例えば文敵「Japanese Journal of Applied Phrs ics Vol.36 (1997) Part 2、No.12A、LISSE-1571」(以下、第1の従来技術という)には、サファイア基板上に40 III族産化物半等体域を避択投方向成長させたり、その他の工夫を行うことで、結晶人協を低限さる技術が出策されている。すなわち、第1の従来技術では、MO-VPE (特徴金属気料成反) 装板にてサファイア基板上にGaN版組ペッファ層でGaN層を減収成長させた後に、選択成長用のSiO・マスクを形成する。このSiO・マスクは、別のCVD(化学気料は第)装置にてSiO・アスクは、別のCVD(化学気料は第)装置にてSiO・アスクは、別のCVD(化学気料は第)装置にてSiO・アスクは、別のCVD(化学気料は第)装置にてSiO・アスクは、別のCVD(大学な料は第)までは、正に、同様別になる。次に、このSiO・マスク上に、再度、MO-VPE装をにて20μmの厚さのG

3 し、選択機方向成長を行わない場合に比較して結晶欠陥 を低減させている。更に、その上層に変調ドーブ歪み超 格子層(MDーSLS)を導入することで、活性層へ結 晶欠陥が延びることを防いている。この解果、遊択機方 向成長及び雲削ドーブ歪み超ペ子層といない場合に比 数して、デバイス寿命を長くすることが可能となる。

[0006] このように、第1の従来技術の場合には、 サファイア基紙上にG a N頃を選択権方向成長しない場合に比較して、結晶外路を伝統させることが可能となっているが、サファイア基板を用いているので、総縁性と 10 野開に関する前述の問題は依然として残っている。更に は、Si O,マスク形成工限を挟んで、MO-VPE装 産による結晶が成長が2回必要となり、工程が複雑化する という問題が新たに生じる。

【0007】また、文献『Applied Physics Lotters、V 01.73、No.6,832-834(19983)】 (以下、第2の従来技術という)には、G a N厚販施板を応用する技術が提案されている。ナなわち、第2の従来技術では、第1の従来技術における20μmの選択域方向成長後に、HーVPE(パイドライド気相成長)装置にて200μmのG a N厚販を氏し、しかる後、G a N厚販を150μmの厚さになるようにサファイア基板側から研磨することにより、G a N基板とにMO・VP E線度限1vで、LDデバイスとして必要な結晶成長を順次でない、LDデバイスとして必要な結局成長を順次でない、LDデバイスとして必要な結局

100091 一方、大献 [Journal of Crystal Growth, Vol. 189/190, 153-158 (1998)] (以下、第3の後来技 術という)には、Ga Nのバルク結晶を成長させ、それ 40 をホモエビタキシャル基板をして用いる技術が撮楽されている。この第3の従来技術では、1400~1700 での高温、及び敷10k barもの超高圧の童素圧力で被体Ga からGa Nを結晶が長させるようになっている。この場合には、このバルク成長させさら「N基板を用いて、ディイスに変しは「設定化物や導体膜を成みさせることが可能となる。後つて、第3の後来技術では、第1及び第2の従来技術のように工程を複談化させることなく、Ga N基板を実現できる。しかし、このの従来技術では、高温、高圧中での結晶を成まが必要と 50

なり、それに耐えうる反応容響が極めて高価になるとい う問題がある。加えて、このような成長方法をもってし ても、得られる結晶の大きさが高々1cm程度であり、 デバイスを実用化するには小さ過ぎるという問題があ

(0010] この高恒、高圧中でのG a N結晶成長の間 超点を解除する手法として、文献 (Chemistry of Materials Vol.) (1997) 413-416) (以下、第4の発来技術 という)では、Naをフラックスとして用いたG a N結 品成支方法が提案されている。この第4の従来技術で は、アジルトリウム (Na N.)と金属G a を原料と して、ステンレス製の反応容器 (容勢内寸法: 内部・ 7.5 mm、長さ=10 mm) に窒素等阻反す材入 し、その反応容器を600~800℃の限度で24~1 0 時間保存することにより、G a N結晶を成長させる かのである。

【0011】この第4の従来技術の場合には、600~ 第00℃と比較的低温での結晶成長が可能であり、容器 内圧力も高々100kg/cm 観度と第3の従来技術 に比較して圧力が低い点が特徴である。しかしながら、 この第4の終来技術では、最もわる結晶の大きが引 mに満たない程度に小さく、この程度の大きさでは、デ バイスを実用化するには第3の従来技術と同様に小さす ぎる。

【0012】本発明は、高品位かつ大型のIII旅遊化物 単結晶を再現性負く得ることの可能なIII旅遊化物結晶 の結晶成長力治および結晶成長要匿およびIII旅遊化物 結晶および半導体素子を提供することを目的としてい る。

[0013]

【葉斑を解決するための手段】上記目的を遊成するため に、請求項】記載の発明は、反応容器内で、全層へあ かいはNaを含む化合物をIII接受量等は近空業あるい は宝菓を含む化合物を用いてIII接変化物結晶を結晶成 長させるIII接変化物結晶の結晶成支方法において、III 旋金属と金属NaまたはNaを含む化合物の混合融液中 がNaのモル比を、昇迅過限、雲菜加圧過程計しが結晶 様生成までの過程では高く精持し、結晶核生成の過程以 後は、結晶核生成の過程以 ととを物数としている。

 歳のIII族連化物結晶の結晶が長方法において、反応昭 経内に少なくとも1つのNBリザーバーを設けて、II 接金属と金属NBあるいはNRを含む化合物の混合樹族 中のNBのコル比を削潰することを特徴としている。 【00171 並光、請求項引記載の発列は、請求項名記 最のIII 該電化物結晶が結晶が表出方法に払いて、反応容 器内に複数のNaリザーバーを設け、微数のNaリザー バーにおいて、Naの反応容器外への散逸の時度数を異 にして、III接金属と金属NsあるいはNaを含む化合

物の混合融液中のNaのモル比を制御することを特徴と 10 している。 【0018】また、請求項6記載の発明は、反応容器内 で、金属NaあるいはNaを合む化合物とIII族金属お よび窒素あるいは窒素を含む化合物を用いてIII族変化

物結晶を結晶成長させるIII譲渡化物結晶の結晶成長装 値において、III譲免機と金属N a あるいはNa を含む 化合物の混合融液中のNaのモル比を制御するために、 反応容器PHL少なくとも1つのNa リザーバーが設けら れていることを特徴としている。

[0018] また、精米項7記載の発明は、請求項6記 20 織のIII族産化物結晶の結晶成是装置において、反応容 軽内には、Naの反応等器外への散逸の時定数をそれぞ れ異にする複数のNaリザーバーが設けられていること を輸盤としている。

【0020】また、請求項8記載の発明は、請求項1乃 至請求項5のいずれか一項に記載のIII族蜜化物結晶の 結晶成長方法により成長させたIII族蛮化物結晶であ る。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に 基づいて説明する。 【0023】本発明は、金属NaあろいはNaを含む化

合物とIII族金属および窒素あるいは意素を含む化合物 を用いてIII族窒化物結晶を結晶成素をさせるとき、III族 庭属と金属NaあるいはNaを含む化合物の色酸液 (以下、混合酸液と降力)中のIII族変化物の供給速度 は、反応容器特の速度および窒素圧力が高いほど速く、 また、混合酸液中のNaのモル比が高いほど速くなるこ とに第目して案出されたものである。

【0024】 すたわち、JII 練業化物結晶は、混合階級 「0030】この 「0030】この 「0030間から」 「11 装筆化物が折出することにより結晶 成長が起こる。しかし、混合機能中のITI減速化物の溶 頻度は低く、II 機変化物の保能費を上げ成果速度を高 法として法、反 反 しょうとすると、結晶皮革中に多数の創品検が生じてしまい、 結果として大型の単結晶が得られない、逆に、II 」 「対応 さらいる 「2030間にある」 「2030間にある」 「2030間にある」 「2030間にある」 「6030間にある」 「

しば見受けられる。

[0025] このことから、本題の発明者は、結晶成長 照結後、結晶板生成主での期間においては、111接重化 めの過熱的項が高い状態が対策しく、逆に、結晶核生成 後の結晶成長等においては、111接重化物の過熱和度り 競合する結晶板の生成が起こらない程度に低く維持する とが選生したことを見出した。このような111接重化 物の過熱和度の制御を、結晶板梁の場である配合酸性の Naのモル北を削削することにより間接的に行なうこ と、すなわる地域を

と、すなわち結晶核生成までは高Na モル比を採わし、 結晶成長中は低Na モル比となるようNa のモル比を制 向すれば、初期の結晶核生成を容易にし、かつ、成長中 の設合する結晶核生成を抑制することが可能となること を見出した。

【0026】すなわち、本発別は、反応容繋内で、金属 NaめるいはNaを含む化合物をIII接換層および業界 あるいは業界を含む化合物を用いてIII接強化物能晶を 結局原長させるとき、III接金属と金属NaまたはNa を含む化合物の混合融液中のNaのモル比を、昇温過 提。整束加圧過程は12結晶接生成までの過度では高く 維持し、結晶板生成の過程以後は、結晶核生成の過程よ りも低くすることを衝散としている。

【0027】より幹細に、本発物では、圧力業結中に設 匿された反応等語外に、少なくとも金属NaあるいはNaを含む化合物と川道金属および重素あるいは重素を 含む化合物を原料として完富し、結晶成長速度までの加 級中もしくは加熱後、反応豪勢外からの重素の供給によ り継続的に川族変化物結晶を成長させている。この 既、混合融液中のNaのモル比の制御を以下のように行

20 28] すなわち、結晶成長の初期には、混合融管 中のNaのモル比を高く維持することにより、混合融管 中のNit族変化物性発着変素的、Ili族変化物の沿動砲車 を大きくする。これにより、結晶板の生成が容易とな る。このように、結晶板面への成長に比べて、結晶板の 生成には女を抗動和度が必要できる。

[0029] 結晶検生成後、混合耐搾中のNaやル比を 下げることにより、混合耐液中のII 改変化物供給費を 下げ、III 接受化物の過熱的可多下げることで、競合す 6 結晶核の生成を抑制しつつ(すなわち、適色物度の制 側に1 取除する結晶核生成を抑制しつつ)、維数的な 結晶成長が可能となる。

【0030】このような結晶成長方法により、高品位な III族窒化物の大型単結晶が再現性良く得られる。

【0031】なお、混合整接中のNaの本ル比の刺摘方法としては、反応容器外へのNaの散逸の時定数による方法、さらにNaリザーバーを併用する方法、独立した加熱源によりリザーバー内のNaの蒸光量を削削することにより混合配接中からのNaの蒸光量を削削する方法をが可能である。

【0032】結晶成長方法として、III族金属またはIII 族金属と金属NaあるいはNaを含む化合物の混合融液 中のNaのモル比を、Naの反応容器外への散逸の時定 数により創御する結晶成長方法を用いる場合、結晶成長 温度(5 7 0 ℃以上)ではNaの蒸気圧は高く、Naの 散逸の時定数を制御することにより、混合融液中のNa のモル比を制御可能であり、間接的にIII族蛮化物の過 飽和度を制御し、前述したメカニズムにより結晶成長を 制御することが可能となる。

7

【0033】このように、本発明の結晶成長方法によれ 10 ば、高品位かつ大型のIII族窒化物単結晶を再現性良く 得られるが、上述の仕方では、結晶成長は自然核の生成 によってなされるため、混合融液中のIII族窒化物の過 飽和度の制御による結晶形状の制御にとどまり、結晶方 位を制御することは難かしい。

【0034】結晶方位をも制御するには、上述した本発 明の結晶成長方法において、予め反応容器内に設置した III族窒化物の種結晶を元に、III族窒化物結晶を結晶成 長させるのが良い。

[0035] このように、種結晶を用いることにより、 結晶方位の制御が可能となる。

【0036】この場合、混合融液中のNaのモル比の制 御は、以下のようである。すなわち、結晶成長の初期に は、混合融液中のNaのモル比を高く維持することによ り、混合融液中のIII族変化物供給量を高め、III族窒化 物の過飽和度を大きくする。これにより、種結晶への様 付けが容易となる。このように、種結晶表面への成長開 始には、継続的に成長している成長表面への成長に比 べ、大きな過飽和度が必要であるが、種結晶を用いない 場合の核生成ほどには大きな過飽和度は必要ない。

【0037】結晶核生成後には、混合融液中のNaモル 比を下げることにより、混合融液中のIII族窒化物供給 量を下げ、III族変化物の過飽和度を下げることで、競 合する結晶核の生成を抑制しつつ、継続的な結晶成長が 可能となる。すなわち、継続的な結晶成長に最適化され た過飽和度を取ることによりより高品位な結晶成長が可 能となる。

【0038】このように種結晶を用いる結晶成長方法に より、結晶方位が制御された高品位かつ大型のIII族変 化物単結晶が再現性良く得られる。

.【0039】なお、この場合にも、混合融液中のNaの モル比の制御方法としては、反応容器外へのNaの散逸 の時定数による方法、さらにNaリザーバーを併用する 方法、独立した加熱源によりリザーバー内のNaの蒸気 圧を制御することにより混合融液中からのNaの蒸発量 を制御する方法等が可能である。

【0040】結晶成長方法として、III族金属またはIII 族金属と金属NaあるいはNaを含む化合物の混合融液 中のNaのモル比を、Naの反応容器外への散逸の時定 数により制御する結晶成長方法を用いる場合、結晶成長 50 して、反応容器106に充填する際のNaのモル比を決

温度(570℃以上)ではNaの蒸気圧は高く、Naの 散逸の時定数を制御することにより、混合融液中のN a のモル比を制御可能であり、間接的にIII族窒化物の過 飽和度を削御し、前述したメカニズムにより結晶成長を 制御することが可能となる。

【0041】図1は本発明に係る結晶成長装置の構成例 を示す図である。図1を参照すると、圧力容器101 は、反応に必要な変素圧を保持するように構成され、圧 力容器101には、圧力容器101内の窒素圧を制御す る圧力コントローラー108および窒素導入管109が 取り付けられ、また、圧力容器101内には、反応容器 106と、反応容器106を加熱するヒーター103 と、ヒーター103からの熱を遮断する断熱材102と が収容されている。なお、圧力容器101の構成は、図 1のものに限定されず、圧力容器101を外部ヒータか ら加熱する方式、圧力容器101に水冷ジャケットを設 け、断熱材を省略する方式等の種々の方式が選択可能で ある.

【0042】また、圧力容器101内の反応容器106 には、反応温度でIII族金属原料およびNaに侵されな い安定な材質で、かつ、反応容器106の表面でIII族 変化物の核発生が起こりにくい材料を用いることができ る。また、反応容器106内には、III族金属原料とN aの混合融液107が収容されるようになっている。ま た、反応容器106には、上部に蓋105が取り付け可 能となっており、蒸105には、反応容器108の内外 を連通する黄通孔104が設けられている。また、反応 容器106と蓋105とは、シールにより封止されるよ うになっている。なお、シールとしては、タイトでも良 30 く、タイトなシールがなされている場合は、Na 散逸の 時定数は貫通孔104の径により決まり、シールがタイ トでない場合は、シール部分と貧通孔104の両方から の散逸を考慮する必要がある。

【0043】また、図2は種結晶 (III族窒化物の種結 品) を用いてIII接密化物の結晶成長を行なわせる結晶 成長装備の構成例を示す図である。なお、図2におい て、図1と同様の箇所には間じ符号を付している。図2 の構成例では、種結晶(111族窒化物の種結晶)を用い て結晶成長を行なわせるため、混合激液107に先端が 40 接するように支持棒210により支持された種結晶21 1が反応容器106内に設けられている。

【0044】なお、種結晶を用いる場合にも、混合融液 107中のNaのモル比の制御方法は、 積結晶を用いな い場合(自然核生成の場合)と同一である。

【0045】次に、成長中の混合融液中のNaのモル比 の制御について説明する。加熱および加圧中は、温度の 上昇と共に反応容器106内のNaの蒸気圧は上昇し、 混合融液107中のNaのモル比は、Naが蒸発した分 だけ減少する。なお、このことから、蒸発量を予め考慮 定する必要がある。

【0046】時間の経過に従い、反応容器106と蓋1 05との隙間から、あるいは、蓋105に設けられた質 通孔104からの反応容器106外へのNaの散逸によ り、混合融液107中のNaのモル比は徐々に減少する が、Naの充填量が十分であれば、結晶核生成までNa のモル比は必要なモル比が確保される。なお、種結晶を 用いて結晶成長を行なう場合には、結晶検を生成するこ となく、種結晶を元にした結晶成長が、種結晶を用いな い場合に比べてより円滑に開始される。

9

【0047】結晶核生成後も、Naの反応容器108外 への散逸によりNaのモル比は減少する。これにより、 競合する結晶核の生成を抑制することができる。

【0048】以上のように、蘓結品を用いる場合。用い ない場合のいずれの結晶成長方法においても、高品位か つ大型のIII族窒化物単結晶を再現性良く得ることがで きる。

【0049】なお、反応容器106内に、Naのモル比 制御のために、少なくとも1つのNaリザーバーを設け ることもできる。反応容器106内にNaリザーバーを 20 少なくとも1つ設けることで、反応容器106外へのN a 散逸の時定数を制御することができる。

【0050】図3は反応容器内にNaリザーバーが設け られている結晶成長装置の構成例を示す図である。な お、図3において、図1と同様の箇所には同じ符号を付 している。

[0051] 図3を参照すると、反応容器106の内部 にはNaリザーバー307が設けられ、Naリザーバー 307内にはNa 306が収容されている。Na リザー バー307は、蓋105により反応容器106の外部と 隔てられており、煮105に設けられた反応容器106 の内外を遊過する貫通孔104と、Naリザーバー30 7に設けられたNaリザーバー307内部と反応容器1 06とを連通する貫通孔308とにより、Naのモル比 を制御するようになっている。 反応容器106内には、 金属NaあるいはNaを含む化合物とIII族金属および 窒素あるいは窒素を含む化合物とを原料として充填し、 111族窒化物の成長中は混合融液107が存在する。

【0052】次に、III族蛮化物を成長させる際のNa のモル比の制御について説明する。主に成長初期におい 40 ては、反応容器106の蒸105に設けられている質通 孔104からNaリザーバー307内のNa306が反 応容器106の外部へ散逸することにより、反応容器1 06内のIII族金属原料とNaの混合融液107のNa のモル比は、ほぼ一定に保たれる。

【0053】 Naリザーバー307内のNa306が全 て散逸後、混合融液107のNaのモル比は低下してい く。Naのモル比の低下の速度は、2つの黄通孔10 4、308の孔径により制御可能であり、混合融液10

の蓋105に設けた貫通孔104の孔径とNaリザーバ -307内のNa306の充填量により決まる。

【0054】以上のようなメカニズムにより、反応初期 のNaのモル比を核発生の制御が可能な範囲に保ち、か つ、それ以降はN a の濃度を下げることにより、意図し た結晶以外の核発生を抑制することができ、シート状の 単結晶を得ることができる。

【0055】なお、Naリザーバーを設けてIII族金属 と金属Na あるいはNa を含む化合物の混合融液中のN a のモル比を制御する仕方は、種結晶を用いてIII族窓 化物を成長させる場合にも適用可能である。すなわち、 核生成の際のN a のモル比を種結晶への種付けに最適な モル比に設定することにより、種結晶を用いる場合にも 適用可能である。

[0056] また、反応容器内に複数のNaリザーバー (Naのモル比制御用Naリザーバー)を設け、各Na リザーバーにおけるNaの反応容器外への散逸の時定数 をそれぞれ異ならせるように結晶成長装置を構成するこ ともできる。

【0057】図4は反応容器内にNaリザーバーが設け られている結晶成長装置の他の構成例を示す図である。 なお、図4において、図3と同様の箇所には同じ符号を 付している。図4の例では、反応容器108の内部に は、第1のNaリザーバー406と第2のNaリザーバ -409との2つのNaリザーバーが設けられている。 【0058】 ここで、第1のNaリザーバー406,第 2のNaリザーバー409には、それぞれ、Na40 8, 411が収容されている。また、反応容器106の 煮105には、第1のリザーバー406の内部と反応容 器106の外部とを連通する黄通孔104が設けられて いる。また、第1のNaリザーバー406には、第1の Naリザーバー406と反応容器106内とを連通する 貫通孔407が設けられている。また、第2のNaリザ ーパー409には、第2のNaリザーバー409と反応 容器106内とを連通する貫通孔410が設けられてい る。反応容器106内には、金属NaあるいはNaを含 む化合物とIII族金属および窒素あるいは窒素を含む化 合物を原料として充填し、111族窒化物の成長中は混合 勘渡107が存在する。

【0059】次に、III族変化物を成長させる際のNa のモル比の制御について説明する。主に成長初期におい ては、第1のNaリザーバー406が反応容器106外 へのNaの散逸をコントロールしている。すなわち、第 1のリザーバー406のNa408の最と質通孔104 の孔径により、初期の混合融液107のNaのモル比の 維持される時間は決定される。

[0060] 第1のNaリザーバー406のNa408 が散逸した後は、Naの反応容器106外への散逸速度 は、貫通孔404と第1のNaリザーバー406の貫通 7内のNaのモル比低下までの時間は、反応容器106 50 孔407とにより決定され、第2のNaリザーパー40

(7)

11 9により供給されるNaのモル比との平衡状態に至るまで、混合融液107のNaのモル比比減少する。

10061] 第2のNaリテーバー409により供給されるNaのモル比と反応容器106外へのNaの散逸の平衡状態に至った後は、第2のNaリザーバー409のNa41が全て散逸されるまで、混合融減107はほど一定のNaのモル比が探えれる。

【0062】徒って、第1,第2のリザーバー406, 409のNa散逸の時定数を所望の過合融級のNaのモル比が組られるよう設計することにより、反応初期には 10 過節和度の高い混合融液中で被発生を行い、成長中は競合する数異生を抑えながら特徴的な結晶成長が可能とな

り、再現性良く大型の結晶を得ることができる。 【0063】なお、図4の例では2つのリザーバー406,409を設けたが、必要によりさらに多くのリザーバーを明けることもできる。

【0064】このように、反応容器内に複数のNaリザーバーを設けることで、より柔軟に系内のNaのモル比を時系列制御することができる。

[0065] なお、図3あるいは図4の例のようにNa 20 リザーバーを設けてIII接全版と金属NaあるいはNa を含む化合物の混合融液中のNaのモル比を制御する仕 方は、種結晶を用いてIII接金化砂を成長させる場合にも 適用可能である。すなわち、校生成の剪のNaのモル比 を種結晶への種付けに最適なモル比に設定することによ り、種結島を用いる場合にも適用可能である。

り、福福金とけいる場合にも超点である。 100661また、上述の各例において、圧力容器と反 応容器の加熱方法および反応容器の設計の詳細は上記に 限定されるものではなく、他の圧力容器と反応容器の加 熱方法との組み合わせ等を取ることも可能である。

系力伝との配から力ですを取ることも可能、80%。 【0067】上述したいずれかの結晶成長装置、結晶成 長法により、高品位かつ大型のIII族変化物単結晶が再 現性良く得られ、従って、高品位のIII族変化物単結晶 基版が得られる。

【0068】このようにして得られたIII 旅遊化物結晶 を表接として用いて(すなわち、このようにして得られ たIII 膝遊化物結晶に、あるいはIII 康遊化物結晶上 に)、半導体レーザー素子などの半導体案子を形成する ことができる。

【0069】図5比本発明に係る半導体素子の構成例を 40 示す図である。なお、図5の半導体素子は半導体レーザ ー素子であって、その基板には、上述したいずれかの結 島成長装度、結局成長法により得られたIII 換変化物結 島基板としてG 6 N基板を用いている。

【0070】図5を参照すると、この半路体端子は、M OCVD記により、n-GaN半路体を接502上に、 物の選集距を密入して、n-ln・ Gan、Nクラック防止層504、n-Al・ Gan、Nクラット服505、n-GaNガイド層506、In は Gan N/GaN 2周期よりなるDQW構造の 50 品が再発性良く得られる。

活性層507、p-GaNガイド層508、p-A1 a Gas Nカラッド層509、p-GaNコンタクト層510が、エピタキシャル層として順に成腐されたものとなっている。そして、p-電極用メタル512が電波映得用のSiO、熱磁層501を介して形成され、また、n-電極メタル501が、導電性を有するGaN基低502の裏面に形成されている(フェースダウン実装をわている)。

[0072] なお、本発明によるIII族墓化物結晶は、 図5の例に限らず、任意の半導体素子に適用可能である。

[0073]

【登明の歌具 以上に説明したように、請求項1万至論 求項5記載の発明によれば、反応容器内で、金属Naか ないはNaを含む化合物を用いてIII族変化が結晶を結晶成 長させるIII族変化が結晶の結晶成支方形において、III 変金属と金属Na またINA を含む化合物の金融液中 のNaのモル比を、昇恒過程、重薬加圧過程および結晶 核生成までの過程では高く維持し、結晶核生成の過程以 後は、結晶核症成の過程とり低くするよりに低する。 をは、結晶核症の過程とり低くするよりに低する。 なに、結晶核症の過程とり低くするよりに低する。 ので、高品位かの大型のIII族変化物単結晶を再現性食

30 く得ることができる。 【0074】 すなわち、混合融液中のIII 族変化物の常 頻度は低く、混合融液中でのIII 族変化物の供給量をと げ成長速度を高めようとすると、結晶原長中に多数の結 晶核を生じ、結果として大型の単結晶が得られず、逆 に、III 族変化物の供給量を下げると、III 族変化物の過 絶知度が低、結晶核の生成そのものが起こらない場合も しばしば見受けられ、結晶原長関始時から一定のNaモ ル比の混合融液では理想的な結晶成長を行なうことはで きない。

100751 これに対し、木兜明では、III 族蛮化物の 泊熱和度の制動を諸島成長の場である危合階級のNaの ルルを制助することにより行ない(すなわら、結晶 生成までは高Naモル比を保持し、結晶成及中は低Na モル比となるように、Naの中ル比を制制する。これに より、初期の結構を皮破けば金融機やの川川族変化 物の退燃和度を高くして結晶板生成を容易とし、かつ、 結晶成及中は極合融被中のIII 族変化物の過能和度を低 することで設合する結晶技生成を抑制することが可能 となる。この結果、高品位かつ大型のIII 族変化物等 とれて出生の(現まれる (8)

【0076】特に、請求項2記載の発明によれば、請求 項1記載のIII族蛮化物結晶の結晶成長方法において、 予め反応容器内に設置したIII族窒化物の穢結晶を用い て、III族窒化物結晶を結晶成長させるので、成長方位 の制御が可能になる。すなわち、自然核生成による場合 には、得られる結晶の結晶方位はまちまちとなる。これ に対し、混合融液中のNaのモル比の制御下での結晶成 長を、種籍晶を用いて行なう場合には、成長方位の制御 が可能になると共に、混合融液中のIII族窒化物の過飽 和度の制御の幅が小さくなることで、Naリザーバーを 10 用いる場合にNaリザーバーの小型化を図ることがで き、また、結晶成長装置の構成の簡略化等を図ることが 可能となる。また、種結晶に高品位結晶を用いること で、より安定した高品位のIII族蜜化物結晶を得ること ができる。また、種結晶を用いた混合融液中のNaのモ ル比が一定の成長法に比べ、種結晶に種付けするまでの 時間が短くなり、生産性が向上する。

[0077]また、請求項3配数の通明によれば、III 床金属と金属NaまたはNaを含む化合物の混合を設定 のNaのポナルを、Naの匹圧溶器外への飲食の時度数 20 により制御することにより、起島核の生成時にはIII鉄 電化物の温熱の取を高く制御し、それ以降の超点成長を 抑制することにより、再現性良く面品位のバルク単純品 (いか III)政変化物の過能が度を下げ設合する結晶成長を 抑制することにより、再現性良く面品位のバルク単純品 (いか III)版変化物単高。を得ることができる。

【0078】また、請求項4,請求項6記載の発明によ れば、反応容器内に少なくとも1つのNaリザーバーを 設けて、III族金属と金属NaあるいはNaを含む化合 物の混合融液中のNaのモル比を制御するので、結晶核 の生成時には111族窒化物の過飽和度を高く制御し、そ れ以降の結晶成長時には過飽和度を下げて競合する結晶 成長を抑制し、より一層再現性良く高品位のバルク単結 品を得ることができる。すなわち、Naリザーバーを設 けない成長法 (図1. 図2に示したような成長法)で は、結晶核生成前のIII族変化物の過飽和度が十分な状 腺までのNaの散逸を考慮して原料の充填を行う必要が あるが、Naリザーバーを設ける場合には、結晶核生成 までの混合融液中のNaのモル比をほぼ一定に保つこと ができ、結晶核生成時のIII族窒化物の過飽和度を原料 充填の際に設定可能となり、また、Naリザーバーから 40 気相中に供給されたNaにより反応容器内の気液界面付 近にさらに過飽和度の高い領域ができ、より限定された 領域での結晶核の生成が可能となる。これらにより、結 晶核の生成時にはHII族袞化物の過飽和度を高く制御 し、それ以降の結晶成長時には過飽和度を下げて競合す る結晶成長を抑制し、より一層再現性良く高品位のパル ク単結晶を得ることができる。

[0079]また、請求項5,請求項7記載の発明によ [図面れば、反応容離内に複数のNaリザーバーを設け、複数 [図1のNaリザーバーにおいて、Naの反応容器外への散逸 50 ある。

の時定数を異にして、III 読金属と金属N a あるいはN a を含む化合物の混合複液中のN a のモル比を制帥するので、結晶終生成から結晶点接続すまでの返布酸中のN a のモル比の制御が可能となる。すなわち、N a リリア・ベーを1つしか設けないときには、結晶終生成時の目舎液策にN a のモル比に効率でと共に結晶成長速度も遅くなっていく。これに対し、反応容器内に複数のN a リティーバーを設け、複数のN a リデーバーを設け、複数のN a リデーバーにおいて、N a の 反応容器外への散逸の時定数を異にして、III 禁金属と 金属N a あるいばN a を含む化合物の混合酸液中のN a のモル比を制御するときには、一定速度でのIII 族類化 砂岩晶の成長が可能となり、さらに大型のバルク単結晶 (バルク III 狭変化物単結晶) を得ることが可能とな

14

[0080]また、請求項8記載の発明は、請求項1万 至請求項5のいずれか一項に記載のIII族窒化物結晶の 結晶成長方法により成長させたIII族窪化物結晶である ので、高品位かつ大型化のIII族変化物単結晶を提供で きる。すなわち、請求項1万至請求項5のいずれか一項 に記載のIII族室化物結晶の結晶成長方法により成長さ せた111族変化物結晶は、111族金属または111族金属と Naの混合融液中で成長したバルク単結晶となり、選択 成長により得られる結晶に比べて転位密度が低く、エピ タキシャル膜との熱膨張率の差等に起因する応力により 発生する結晶欠陥が原理的に存在しないことなどから、 本質的に低転位密度の高品位結晶である。さらに、請求 項1乃至請求項5のいずれか一項に記載のIII族変化物 納品の結晶成長方法によりIII族変化物結晶を成長させ る場合には、混合融液中にドーパントを混入することに より導電性の制御が可能であり、さらに、種結晶を用い るときには、結晶方位の制御も可能となる。

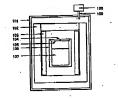
るときたに、結晶大位の制御も可能となる。
(0081) 主た、清末項の配額の発明は、請求項3記
載の111該宣化物結局を高板として用いた半導体素子で
あり、この半導体業子には次のような利点がある。すな
わち、請求項を配喩の11該空化物結晶は、制急大幅の
密度の低い基板となるので、業子の長寿命化が可能とな
る。また、発合脈液中にドーパントを混入することが
明理性の制御が可能であり、光半等体用表板として用
いる場合には、裏面に電極を形成するレーザー構造が可能
となり、フェースダウン実達が可能となることから、
レーザー集子の放射性が改善されると共にコストダウン
も可能となる。また、基板でのものが別性を有し、か
っ業子を形成するエピタナンル層と結晶力が
一本大きた。大き、基板子の場面は可聞により容易に形成
するため、本半導体業子の場面は可聞により容易に形成
するため、本半導体業子の場面は可聞により容易に形成
される。その他、高信頭性、副人性の半導体薬子を提供
することれできる。

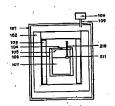
【図面の簡単な説明】

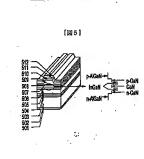
【図1】本発明に係る結晶成長装置の構成例を示す図で 50 ある。

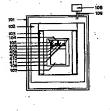
```
15
                                        Naリザーバー
【図2】本発明に係る結晶成長装置の他の構成例を示す
                                *307
                                        雷涌孔
                                 308
図である。
                                        第1のNaリザーパー
【図3】本発明に係る結晶成長装置の他の構成例を示す
                                 406
                                        當頭孔
                                 407
図である。
【図4】本発明に係る結晶成長装置の他の構成例を示す。※※・408
                                        Na
                                        第2のNaリザーバー
                                 409
図である。
【図5】 本発明に係る半導体素子の一例を示す図であ
                                 410
                                        貫通孔
                                        Na
                                 411
                                        n-電極メタル
                                 501
【符号の説明】
                                        n-GaN半導体基板
                              10 502
101
       圧力容器
                                        n - Ga Nバッファー層
                                 503
102
       断熱材
                                        n - In Ga N層
                                 504
       ヒーター
103
                                        nーAlGaNクラッド層
                                 505
       質通孔
104
                                 506
                                        n-GaNガイド層
105
                                 507
                                        DQW活性層
       反応容器
106
                                        p-GaNガイド層
                                 5 0 B
107
       混合融液
                                        pーAlGaNクラッド層
                                 509
       圧力コントローラー
108
                                        p - Ga Nコンタクト層
                                 510
       变素導入管
109
                                        SiOn納級層
       維結晶支持棒
                                  511
210
                                        pー電極メタル
                                 512
211
       雅結晶
306
       Νa
```

[図2]









[図3]

(10)

[図4]